

台灣區電機電子工業同業公會徵展函

113年3月8日 電電貿字第11303-0265號

「2025年日本大阪國際電子製造關連展(Nepcon Osaka 2025)」

※本會將向有關單位申請補助，俟核准後補助台灣廠商※

本展為日本關西地區支援電子製造相關之專業展覽會，展出範圍包含電子製程、檢測設備、電子元器件、印刷電路板、尖端電子材料及精密加工技術等。

展覽範圍

電子製程、檢測設備展、IC封裝技術、電子元器件、PCB印刷電路板、精密/微細加工、電子零組件相關高機能材料	SMT等相關材料/設備/技術、IC封裝，PCB製造用測試/測量設備、IC組裝、測試及封裝技術、感測器、精密部件、光學部件、電阻、電感、石英震盪器、保險絲、連接器、印刷電路板、內置基板、CAD工具，EMS服務、金屬成型、切割、蝕刻、電鍍、切割、積層陶瓷電容(MLCC)、陶瓷基板(Ceramic Substrates)、陶瓷晶圓(Ceramic Wafer)、陶瓷晶圓加熱器(Ceramic Wafer Heater)、陶瓷IC封裝設備及服務、壓電陶瓷(Piezoelectric Ceramics)、電真空陶瓷(Clctrnwcuum Rerarrzis)、陶瓷電阻(Ceramic Resistor)、GPS陶瓷天線、陶瓷濾波器(Ceramic Filters)、低溫共燒陶瓷(LTCC)類被動元件、高壓電瓷絕緣子(High-Voltage Electric Porcelain)
工廠自動化控制系統、機器、驅動控制裝置、電源裝置/機器、控制元件、計測裝置、其他產品	工廠自動化控制裝置、電腦、製程輸出入裝置等產品、變頻器、伺服系統(Servo)等各種驅動裝置、不斷電系統(UPS)、Switching Regulator、電源供應器等產品、控制用繼電器、光電開關、近接開關、操作用開關、電子測定器、指示計器、電力供給計量器、放射線計測器、工廠安全監視/系統等產品
顯示器製造類	液晶顯示器模組、Micro LED顯示器模組、有機EL顯示器模組、觸控式面板系統、數位看板、影像感光元件、壓電感測器、陀螺儀感知器、光感測器、液晶/有機EL材料、蒸鍍/濺鍍金屬遮罩等產品。
雷射、光學類	半導體雷射發振設備、雷射切斷/溶接設備、雷射鑽孔設備、工業用雷射雕刻機、個人用小型雷射雕刻機、反射鏡片、非球面鏡片、雷射鏡片、可印金屬材3D列印機、可視光雷射、光電二極體(Photodiode)、集塵設備等產品。
高機能薄膜類	光學薄膜、導電性薄膜、鍍膜劑、真空蒸鍍/濺鍍材料、電子產業用膠帶、壓出成型設備、壓延設備等產品、薄膜厚薄計、硬度計、品管檢測設備、熱收縮檢測裝置、氣泡檢查設備、防靜電靴/手環等產品。

▶參展需知

◆展覽日期：2025年5月14日至16日(共3天)

◆大會官網：<https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp.html>

◆展覽地點：日本大阪國際展覽館 (INTEX Osaka)

◆每標準攤位費用(面積3m×2.7m=8.1m²，並含下列服務)：會員：JPY 971,500 (開立收據)

非會員及贊助會員：JPY1,020,075 (開立發票含5%營業稅)

▶服務內容：

一、標準攤位

1.台灣館整體形象裝潢：台灣一等一造型logo。

2.每標準攤位含隔間板、地毯、公司招牌、展示櫃附鎖×1、詢問桌×1、投射燈×3、圓桌×1、折椅×4、插座×1、層板1組2片、垃圾筒×1、服務費。

3.本會於展覽會場設有一服務攤位，提供廠商、茶水、咖啡、網際網路等服務。

4.參展之會員廠商，即免費贈送一期公會電子報廣告於本會電子報「特別活動推薦專區」。

5.本會提供展前、展中、展後相關參展服務，包括辦理參展廠商申請與核撥政府補助款之作業，蒐集買主採購資訊提供參展廠商參考並協助與大會及承包商之聯繫協調服務。

★參展廠商展出之產品，需與受補助之公協會產業屬性及參加之展覽屬性相關，且為台灣產製產品，攤位內之海報與文宣上之資訊等需以台灣製造產品與台灣工廠為主，否則恕無法補助。

★報名截止日期：自即日起至113年11月8日(額滿提前截止)

組團會議：113年11月中旬(另行奉知)

★補助標準：將於展後補助廠商，非會員依會員補助款之50%為準；有關入會事宜請洽承辦人。

★承辦人：國際業務室 周柏恆先生，TEL:02-8792-6666#245，FAX:02-8792-6141，Email:mac@teema.org.tw

「2025年日本大阪國際電子製造關連展(Nepcon Osaka 2025)」

公司名稱	中文：			
	英文：			
地 址	中文通訊：□□□□□			
	英文通訊：□□□□□			
會員性質	<input type="checkbox"/> 會員請填會員編號_____ (如不知編號，由本會代填)			
	<input type="checkbox"/> 贊助會員及非會員請填統一編號(開發票用)：			
電 話	()	分機	手機	
E - m a i l		傳真	網址	
展務聯絡人	(中文)	(英文)	職 稱	(中文) (英文)
每標準攤位台灣館整體 裝潢攤位費	每攤位面3m × 2.7m= 8.1 m ²			
	會 員：JPY971,500元×___個= JPY_____元(款項務必全額到付) 非會員及贊助會員：JPY 1,020,075元×___個= JPY_____元(款項務必全額到付)			
*本會會員依財政部85.9.25台財稅第851917276號函適用營業稅法第八條第一項第十一款免徵營業稅，開立收據。				
轉角費	<input type="checkbox"/> 轉角：每個8.1平方公尺攤位 ¥ 55,000(含日本10%消費稅，組團會上確認選到轉角攤位才收取) <input type="checkbox"/> 非轉角			
展品名稱	中文：			
	英文：			

報名方式：

- 請將本報名表填妥蓋公司大小章後連同攤位費電匯水單影本以傳真方式傳至本會收，始完成受理報名手續，請以電匯方式付款(務必全額到付)，電匯每筆需加國外銀行託收費用，由報名廠商負擔。
- 本會外幣帳戶：

兆豐國際商業銀行 東內湖分行 Mega INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK, EAST NEI HU BRANCH
 地址：台北市港墘路202號：No. 202, Kang Chien Road, Taipei, Taiwan. 電話：(02)2627-5699
 帳號：06753002828
 兆豐國際商業銀行國際代碼：(Swift Code: ICBCTWTP067)
 戶名：台灣區電機電子工業同業公會Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association

- 本會正式會員將出具收據(贊助會員及相關公協會會員出具發票)。
- 依據大會規定，一旦報名完成，恕無法退展及退費；「2025年日本大阪國際電子製造關連展(Nepcon Osaka 2025)」開展時若未派員至現場者，恕不退還所繳費用亦不補助！恕不退費，攤位由本會全權處理。
- 參展廠商參展使用名稱(含攤位上之公司招牌)須與經濟部商業發展署及經濟部國際貿易署登記之中英文公司名稱相同，且不可出現任何其他代理商、供應商、合作商以及企業集團或集團其他子公司名稱等，始得申請補助，否則恕無法補助。(經濟部商業發展署查詢網頁：<http://gcis.nat.gov.tw/pub/cmpy/cmpyInfoListAction.do>。經濟部國際貿易署查詢 網頁：<https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/indexfbOL.asp>)**
- 本會展覽補助不可與經濟部個別廠商參展補助重複申請，請參展廠商特別留意，如有重複請擇一申請，並告知本會承辦人員。
- 參展廠商展出之產品，需與受補助之公協會產業屬性及參加之展覽屬性相關，且為台灣產製產品，攤位內之海報與文宣上之資訊等需以台灣製造產品與台灣工廠為主，否則恕無法補助。
- 依攤位數多寡、報名先後順序原則，於組團會(預計 113 年11月中旬召開，將另行奉知)時，由參展廠商自行挑選攤位位置；不克出席者，排在同一攤位數最後，且由本會代為挑選，事後廠商不得有異議。
- 貴公司上述資料將提供本展相關業務承辦人員作業，及寄發本會其他海外展電子文宣資訊使用。如貴公司有異議或不願意收到相關活動資料訊息，請以書面通知本會承辦人。
- 有關入會事宜請洽承辦人：國際業務室周柏恆先生，TEL:02-8792-6666 #245 Email:mac@teema.org.tw

公司印章：

負責人印章：

填表日期：___年___月___日